## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## **Patent Abstracts of Japan**

PUBLICATION NUMBER

56006492

**PUBLICATION DATE** 

23-01-81

APPLICATION DATE

26-06-79

APPLICATION NUMBER

: 54081204

APPLICANT: SHARP CORP;

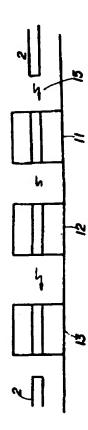
INVENTOR: INOUE TADAAKI;

INT.CL.

: H01S 3/18 H01L 31/00 H01L 33/00

TITLE

: LIGHT AMPLIFIER



ABSTRACT: PURPOSE: To obtain an output signal having high S/N ratio from a light amplifier by coupling semiconductor lasers having different oscillation outputs on a light irradiating line and sequentially coupling between the respective semiconductor lasers to input signal.

> CONSTITUTION: A semiconductor laser (LD) 11 of the first stage is in oscillated state, and is moved slightly in the oscillated state toward an increase in the output by the coupling effect of an input light signal inputted from a fiber 2. An LD 12 of the second stage is turned on due to the increase in the oscillation due to the coupling effect of the LD 11 of the first stage to start oscillation. Although an LD 13 of the third stage is set in oscillated state, when the LD 12 of the second stage starts oscillating, it transfers its oscillating state so as to transmit the light signal due to only the delay of the coupling time.

COPYRIGHT: (C)1981, JPO& Japio

#### (9. 日本国特許庁 (JP)

①特許出顧公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭56—6492

⊕Int. Cl.³ H 01 S 3/18 H 01 L 31/00 33/00 識別記号

庁内整理番号 7377—5 F 6824—5 F 7739—5 F 砂公開 昭和56年(1981)1月23日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

#### 60光增幅器

②特 顧 昭54-81204

②出 願 昭54(1979)6月26日

**砂発明者 富田孝司** 

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

仍発明者 幸木俊公

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社内

**②発明者井上忠昭** 

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

の出 顧 人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

①代理 人 弁理士 福士愛彦

/ 発明の名称

2 特許請求の範囲

- 2. 保設価の半導体レーザをレーザ光放射線上に 促設し、各半導体レーザ間をレンズで先線合を しめるたとにより伝送された光信号を増橋する ととを申載とする先増機器。
- 3、前記半導体レーザは同一蓄板上に形成された 中等体レーザは同一芸女士に形成された半導体 レーザアレイで構成された等許請求の範囲第1 項記載の尤増幅器。
- 3 発明の非確な説明

本発明は単導体レーデを用いた光通信技能に終 ける光地信器に関するものである。

ポファイバの高性能化、低コスト化化件ない。 光谱信技術が発用化される数階にまで起っている が、長型能光谱信の場合。その伝送距離はファイ パの材料的特性から決定される吸収損失速びにフ アイバの親口政等の形状的。材料的特性から決定 される海紅数損失によりその範囲が設定されてしまう。等に10km以上の尤情報伝送の場合は応等速度が進く、かつファイバ内入力を大きくできる中導体レーザの利用が有望とさるが調査数100km 以上で100km 以上の大都市場等の情報を送の組合にはファイバに10板収損失等を考慮すると中継路が必要となる。毎に海底ケーブル等として用いた場合には中継器は概量、小程でかつ高位無性の人のが必要である。

neart

世来考えられている元中戦勢の構造としては、 ボ1間に示す知(く 4地点よりファイベ()を達して 送られて来た先を一度アパランジェネトダイオー ド等の高速受光末子())で電気信号に変換するとと もに放電気信号を増幅器(()で増通し、再び半導体 レーザ(3)の入力信号とする方式が採用されてきた。 しかしながらとの方式ではアパランジェホドダイ オードの高値を点や、高速増振器の必要性及び中 総数の複様化、号エレメントの増加による信頼性 の低下。中職器自身の巨大化等により中職器としては行ましくない点が多い。

(2)

また、元増幅作用を有する半導体レーギの元カ フプリング効果(自己結合効果)を用いて半導体 レーギョ身を光中離路として利用することが提案 されているが、第3辺に示す如く▲地点より送ら れてきた元情報は、中機器のある■地点では元量 はファイバ内での数収できわめて小さくなり、元

カフプリング効果は超っていても 拓 比はをわめ

尚、図中実験は入力のない場合、破験は入力が

て低くに地点に充分検知し得る信号を送るととが 不可能である。

有る場合の特性図である。

本発明は以上の点に成み、各見当出力の具なる 学導体レーザを光放射線上に結合させ、入力信号 を告半導体レーザ間で導次カップリンクを起こさ せるととによりが、比の高い出力信号を得ること のできる単導体レーザアレイの光増機器を提供す ることを目的とするものである。

尚、以下の実施例では本発明の原理を明らかに する為、3つの半導体レーザアレイを用いた例を 示すが高い出力信号を得る為にはレーザダイオー 持南部56-6492(2)

ドセ更に加えてもよく歯数に関しては3つに限定 ナるととろではない。 第3回は本幕明の原理を数 男する九めの説明別である。図に示す和く第1款 目の半導体レーザ (22) (以下 L D と略す ) は無 4 図(A)に示す発紙状態にありファイバ(2)より未る入 力元信号によりカツブリング効果によりわすかに 発磁状感が点(106)より出力増加の方向へ点(101) まで移行する。 第 8 紋目の L D 00 仕間 6 図(s)に 示す如く発展開始関値電流(103)まで電旋印加さ れているか第1股目のLD (ユユ)の、カップリング 効果による発掘地加化よりターンオンしな(103) で発掘を開始する。 集 5 数目の L D (13) は第 6 図 (c) 化宗十和〈点 (104) で宗十ある発盛状態に置か れているが異な段目のLD(12)の発掘開始ととも に点 (108) の発極状態に移行して地点にカップリ ンダ時間の遅れのみで光信号を伝送することが可 能である。

半導体レーザアレイは特性的に同一のものが望ましく、この点を考慮して本発明の他の特徴でも ある同一裏板上にかつエアテンダブロセスにより

(4)

(8)

各無別化した半導体レーザアレイを使用する。第 5 団に示す知く各レーザの設定電流が外部抵抗的 (20 (20) で制御可能であることは同葉子の使用上の 筋便さを増す。

以上により基板のアレイは高さ方向にそろえる ことが振めて安易でカンプリング効率を高め製造 コストを低級することができる。

半導体レーサの材料としては本発明ではGaAa 上にGaA&As - GaAs - GaA&As を放相収長させた メブルへナロ構造の基板を使用したが材料は In, GaAsP 等のメブルヘテロを形成する材料や、 他の第一下級半導体に於いても適用可能であり、 特にアパランシェダイオードの作り無い材料に 対しては似めて有望である。

次化レーザアレイのアラインノントについて波明する。第3回に示したレーザアレイを同一線上化造べると入力なが (64)が入力される以前に相互カップリングを燃としてしまい質質上元増銀は行なわれない。即ち、元の進行方向性に低性をもたせるために名法子間に充アイソレータが必要であ

るが、半決施例では各LDのアラインノントとレ ンズ総合化技術的手数を駆使することによって低 住を付与した。第6回は半導体レーザアレイを平 面方向よりみた因である。ファイバ (4) より伝送 されてを允先信号 000 は後光レンメ 000 K L bL D (D) に無射され、カップリングをかこす。 LD(D) の出力がファイパ (M) 化入射されたい様化ファイ ス ONと株光レンズ Off も記載する。 L D (O) のス トライプ(かの出力進化は第7回(4)化示すX-Z 面にテーパを有するレンズ QB が美増されてかり。 LD (ののストライプ (の) K入射される。 LD (4) よりの入力階面 (20)より出るレーザ先 (2)は LD (3) に入射されるととによる優乱を防ぐ為にレン メ表面の一部にAL系着部分(POを設けてある。 また同様のレンズもLD CA K.6 付款する。LD (11) の出力地面 (25) より出た元は半円柱レンズの ナーバ角度 ( (06) とレンズ材質の選択率 8 で決定 される角度をすとすると

 $s=\sin^{-1}$  (n'sint)の方向に放射される。t が大きい我。逆方内のカ

₩EE 56-6492 (3)

ププリングが小さく s√µ 比の高い先増塩器が得 5 れることになるが反面LD間の順方向の信号量の 部合度が低下する。本発明ではまた2°より30°c の間に設定した時に最大の効率が得られた。との ととは活性層材料の風折率が8 = 5 5 ~ 4 と火き い為によの角度が多小大きくともLD内に入射さ れた尤はストライプ方向に関切されるの許容値を 大きくとることができるととを意味する。また! の角度が2°~30°cであると、LD 041 bl.D (11)への迸カップリングが防止されしD(13)側にな んら影響されるととはない。モダイオード間の間 隔柱テース角をで決定されレーザストライプ長の 0. 0 5~50倍の長さにとることができるがdが 火きくなると逆方向のカンプリングが少なくなる 反面職方向のカップリング量が低下しモノ リシッ ク化が行なわれなくなりストライプ長のQ.1-Q5 倍程度が最適である。 LD(OO)より放射した尤は 次のLD(14)のストライプに入射される保角度! と距離せて一曲的に決定される位置に設ける必要

j

以下、前5回に示す半導体レーザダイオードア レイの構造及び製造方法について説明する。(100) n 型 GaAs 碁板 (30) 上に祭作法により抵牾成長さ れた第1層n - GaQ 7ALQ SAs (知) 第3層p -GaAs(32)。第5局p-Gao\_7ALo.5As(33)。第 ◆ 晋 p → GaAs (34)。を順次形成する。電便閉じ 込め用に A & \* O \* (35)をC V D 高着しp 何 電報(36) を付けた 5 gmのストライブ値をもつ電腦ストラ イブ構造である。 n 角電艦 (37) としては A<sub>o</sub>ー Q<sub>o</sub> ーNi合金を蒸着した。各半導体レーザの電似ス トライプ催は同一にする必要はなく所望の元増艦 単を考慮し各半導体レーザごとに可変することは な効であり限分量子効率の使れた半導体レーザダ イォードを使りことが望ましい。.各レーザのスト ライブ長さは300gm、間隔は50gmとした。 各レーザの無別化はストライプ形成後ホトエッテ ング法により発散系エプテング後を用いて行 ない GaAs 茶板の一部に歪る巡エフテンダを行なった。 レンメ形状は円柱状の均一處折率をもつ石英及

レンメ形状は円柱状の均一處折率をもつ石英及 び有機材料を第7層(A)に示す如く加工した。レン

(8)

(7)

ズ平面底(w)はレーザ地面と気着させる必要があるな。フレキシピリテイの良い有機材料の方が望ましい。またレンズ長面のロレーザ光反射部に於いては人とを高増した。第7回(b)はレーザ機面にピレンズを養着した。第7回(b)はレーザ機面にピレンズを養着した。第7回(b)はレーザ機面とことに関定されるものでは、別准工程の最近ではない。レーザ間隔が50月mの場合に於い、ズは100月m径の円柱フナイバの一端より研究し等に中央部で充分研磨と関密をはよれて変形でしたが関連法は上紀実施列に限ることができる。

以上の様にして作られた尤指係器は入力信号を 電気信号に変換することなく先による語合で増係 する方式により20ds以上デイレイタイム0.1 a砂以下の光増帳器ができた。またレーデアレイ 設度の定常化をベルチェ素子で計ることは素子の 安定性を増すことになる。

《 四面の簡単な説明

第1回は従来の尤油保方式にかける中離器の領 式図である。第2回は職等な入力えと、半導体レーヤのカップリングによるレーザ出力の気化を示 すグラフである。第3回は本発明の1実施例を示 す単頃体レーザの原理説明目である。第4回は第 3回に示す半導体レーザそれぞれのカップリング による出力変化を示す説明別である。

第5因は本発明の1実施例を示すモノリシック 化された半導体レーザアレイの構成図である。

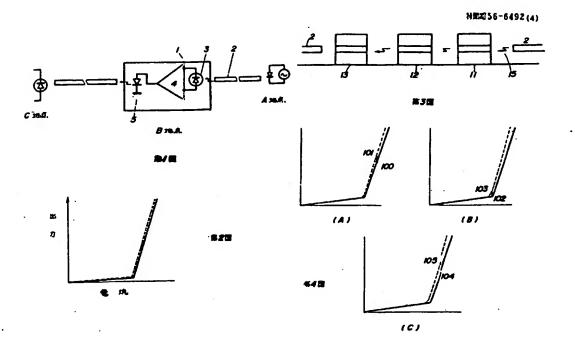
第6団は第5郡に示すモノリシッタ化された単 導体レーザアレイとレンスの記載を示す平面面で ある。

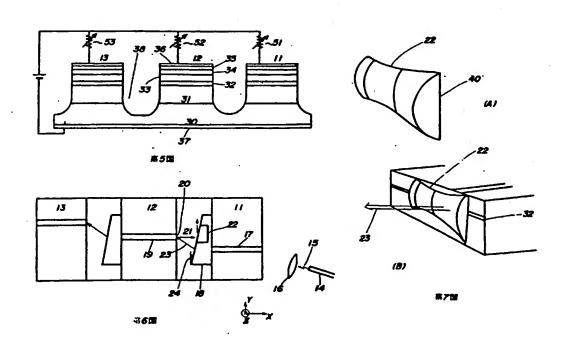
据 7 図以本発明の1 充進例を示すカップリング 用レンメの形状を鉄着したともの新規図である。

11,12,13..... 半導体レーザ。 14 ····・ファ イバ、 16 ····・・ 集尤レンズ。

代理人 弁理士 猫 士 爱 罗

04





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER.	

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.